

关于延长“天津中环半导体股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”簿记建档时间的公告

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过30亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]732号”文核准。

根据《天津中环半导体股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2019年8月7日（T-1日）13:00-17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。

因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人及投资者协商一致，现将簿记建档结束时间由17:00延长至18:00。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于延长“天津中环半导体股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”簿记建档时间的公告》之盖章页）



（本页无正文，为《关于延长“天津中环半导体股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”簿记建档时间的公告》之盖章页）

